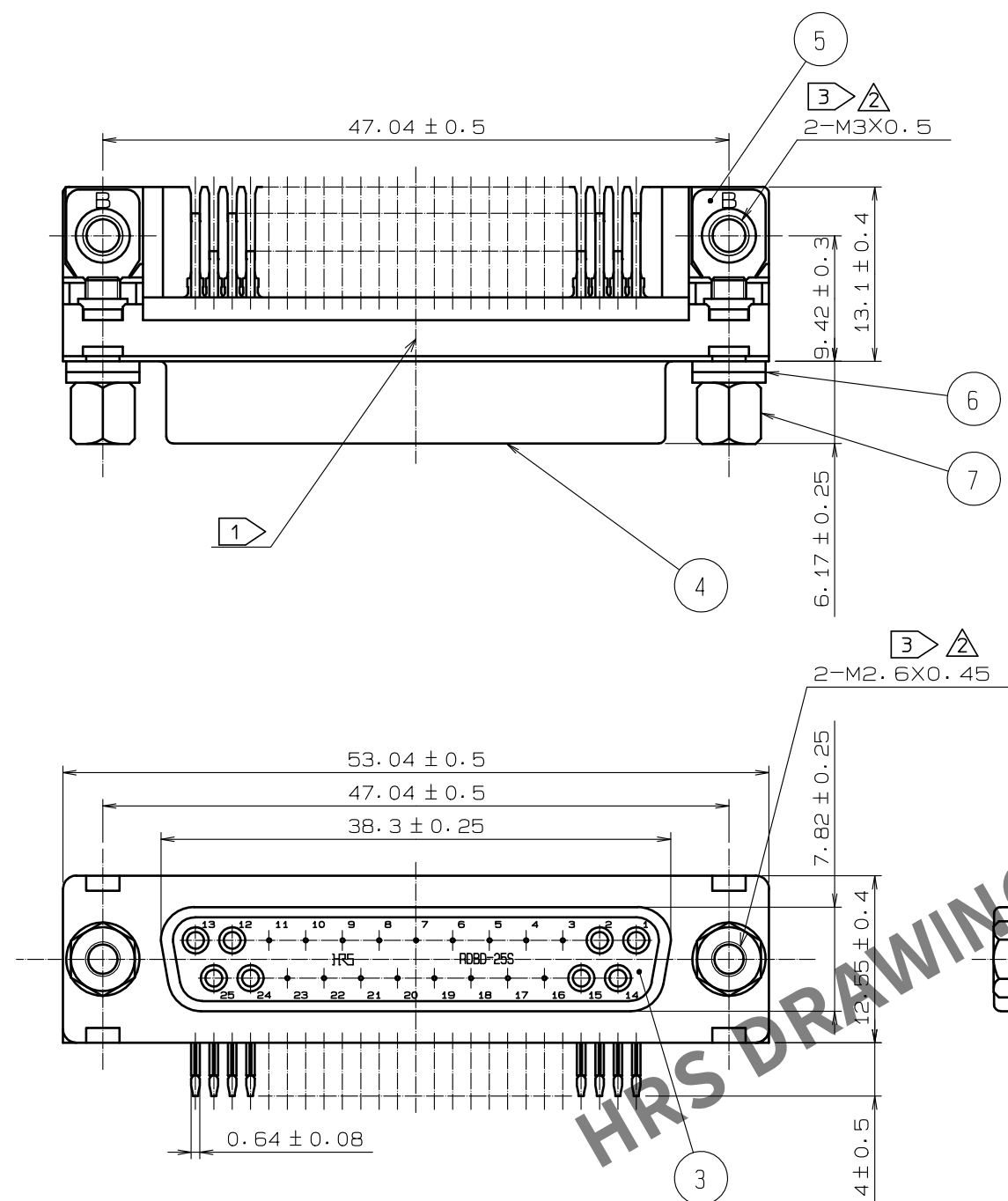
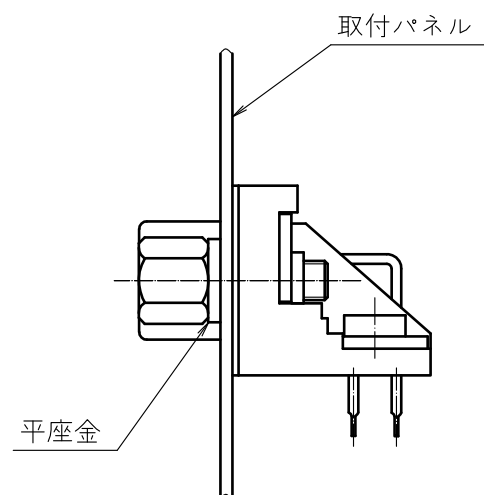
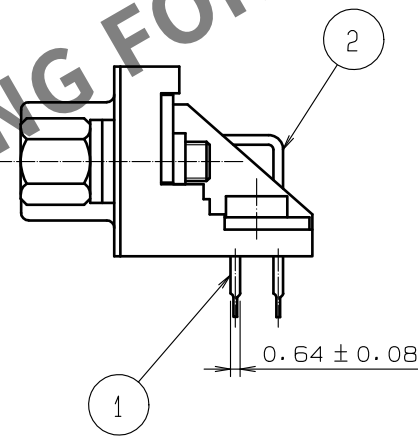




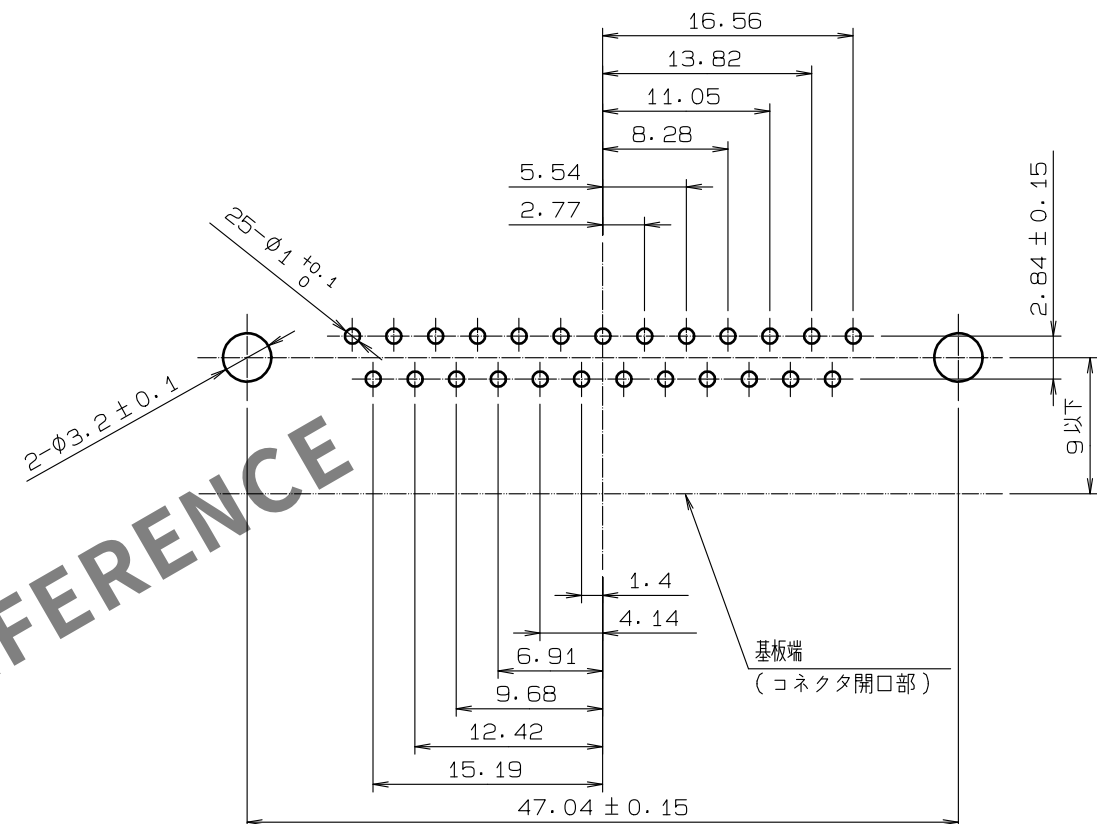
コネクタ装着状態図



パネルの厚さによりコネクタの有効カン合長が変化しますので、
 パネルの厚さが0.8～1.2mm のときは平座金を1枚にし、
 パネルの厚さが1.6mm のときは平座金を使用しないで下さい。



バックボード寸法図



注 1▶本品の製造ロット表示は下記の内容によります。

7 J 17 S
 接触部のめっき厚 0.2μmを意味するアルファベット
 製造日 2桁数字
 1月(A)から順にアルファベット表示
 製造西暦年 末尾1桁数字

2. 公差なき寸法の寸法公差は± 0. 1以下として下さい。

△ 3 ▷ 推奨締め付けトルク値は以下となります。

M3×0.5 : $0.315 \pm 0.07 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$M_{2.6 \times 0.45} : 0.2 \pm 0.05 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3	PBT樹脂	(クロ)UL94V-0	7	鋼	表面部: ニッケルめっき 下地部: 銅めっき	2μm min 1μm min
2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm min リード部: 金めっき 0.03μm min 下地部: ニッケルめっき 2μm min	6	鋼	表面部: ニッケルめっき 下地部: 銅めっき	2μm min 3μm min
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm min リード部: 金めっき 0.03μm min 下地部: ニッケルめっき 2μm min	5	鋼	表面部: ニッケルめっき 下地部: 銅めっき	2μm min 1μm min
			4	鋼	表面部: ニッケルめっき 下地部: 銅めっき	1μm min 5μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考	

UNITS mm		SCALE = 1		△の数 3	訂 正 記 事 DIS-E-00015644	設 計 JY. IGA	検 図 KG. OKITA	年月日 20240219
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HO. MIWA	20050105	図番 : ADC3-010412-03				
		検 図 : YH. ENAMI	20050105	製品名 : RDBD-25S-LNA(55)				
		設 計 : TU. TANIGUCHI	20050105	製品 コード CL0211-0296-9-55				
		製 図 : TU. TANIGUCHI	20050105	 				